⑲ 日本国特許庁(IP)

⑪特許出願公開

# <sup>12</sup> 公開特許公報(A)

昭62 - 195829

@Int\_Cl\_4

1 - 15 4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)8月28日

H 01 J 9/24 11/02

Z - 7825 - 5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

ガス放電パネルのスペーサ形成方法

创特 頤 昭61-36830

傳

衠

22出 願 昭61(1986)2月20日

⑫発 明 者 都 利 之 南 ⑫発 明 者 篠 H 79発 明 者 宮 原

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地

⑪出 顖 人 富士通株式会社

個代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明細

# 1. 発明の名称

ガス放電パネルのスペーサ形成方法

## 2. 特許請求の範囲

それぞれ表面に誘電体層(5,6) で被覆された復 数の電極(3.4) を配設してなる一対の基板(1,2) を、所定ガス放電空間を挟んで対向配置してなる パネル構成における前記ガス放電空間の間隙を規 定するためのスペーサ形成方法であって、

上記両基板(1,2) の誘電体層(5,6) 上にそれぞ れ前記電極対向間隙を避けたパターンでスペーサ (21,22) となる絶縁材膺を、当初はメッシュ数が 小さく、ステンシル膜厚の薄いスクリーン印刷マ スクを用い、2回目以降はメッシュ数が大きく、 ステンシル映摩の厚いスクリーン印刷マスクを用 いて、少なくとも 2層以上に分けて積層状に印刷 形成することを特徴とするガス放電パネルのスペ ーサ形成方法。

1

# 3. 発明の詳細な説明

本発明は各種表示装置に用いられるガス放電パネ ルのガス放電空間の間隙を規定するための厚膜ス ペーサの形成方法であって、パネルを構成する各 基板における複数の電橋を被覆した誘電体層上に、 それぞれ前記鐵極対向間限を避けたパターンでス ペーサとなる絶縁材層を、当初はメッシュ数が小 さく、マスクを構成するステンシル膜厚の薄いス クリーン印刷マスクを用い、2回目以降はメッシ ュ数が大きく、ステンシル膜厚の厚いスクリーン 印刷マスクを用いて、少なくとも2層以上に分け て積層状に印刷形成することにより、 100μm 程 度の比較的高い(厚い)厚膜スペーサを、ダレさ せることなく所定パターン幅で精度よく、かつ容 易に得るようにしたものである。

# (産業上の利用分野)

本発明は各種表示装置に用いられるガス放電パ ネルのガス放電空間の間隙を規定するためのスペ

-137-

2

ーサ形成方法に係り、特に厚膜形成法により、比較的高い(厚い)スペーサをダレが生じないよう に精度良く形成する方法に関するものである。

• • •

プラズマディスプレイパネルの名称で知られる 平板状のガス放電パネル、例えばドット製示形式 のマトリックス型パネル等の対向電極放電型のガ ス放電パネルは、それぞれ製面に誘電体階で被覆 された複数の電極を配設してなる一対の基板を、 所定ガス放電空間を挟んで対向配置し、その所定 ガス放電空間内に放電ガスを封入した構造を有し ている。

このような構造のガス放電パネルのガス放電特性は、そのガス放電空間の間隙精度に大きく依存して変化することから、これら放電間隙を全領域にわたって均一に維持すると共に、各対向電板交流により構成される放電セルでの放電が隣接放電セル間で結合することを防止ために、表面に誘電体層で被覆された複数の電極を配数してなる一対の基板上に、それぞれ前配策極対向間隙を深けた

線状パターンの絶縁材度からなる厚膜スペーサを 形成し、この両方のスペーサを基板対向間で衝合 介在することにより前配放電間隙を均一に規定す る構成がとられている。

しかし、上配のような厚膜スペーサを比較的厚く形成するとダレが生じ易く、比較的高い (厚い) 厚膜スペーサをパターン幅を拡げることなく精度良く形成することは難しい。このため、そのような比較的高い厚膜スペーサを必要とする規定のパターン幅に精度良く、かつ容易に形成し得る方法が必要とされている。

#### (従来の技術)

従来の対向電極放電型のガス放電パネルの厚膜スペーサの形成方法は、例えば第3図に示すようにそれぞれ表面に誘電体層5.6で被覆された複数の電極3,4を配設してなる一対の基板1,2 上に、該各誘電体層5.6で被覆された複数の電極3,4と直交する方向でそれぞれ両電極3,4 の対向間隙を避けた線状パターンの低融点ガラス

3

層からなる厚膜スペーサ7、8を、スクリーン印 脚による厚膜形成法によって塗着し、焼成して形 成している。

この際、これら各厚膜スペーサ 7. 8の厚さは、 例えば前配一対の基板 1. 2の対向する各誘電体 暦 5. 6間の所定がス放租空間に規定する間隙の 丁度半分の寸法としている。

しかして、上記のように構成した一対のパネル版を第4図に示すように重ね合わせて組み立てると、前記厚膜スペーサ7と8が交差した状態で部分的に衝合され、この関スペーサ7,8の交差衝合によって所定ガス放電空間の間隙を規定している。

#### (発明が解決しようとする問題点)

ところで、上記した従来の低融点ガラス層からなる厚膜スペーサ 7、8をスクリーン印刷による厚膜形成法によって弦着形成する場合、その配段ピッチは 0.3 ma で、線状パターン幅は 100 μm,高さ(厚さ)が50 μm 程度の寸法が要求されてい

るため、スクリーン印刷により低融点がラスペーストを各基板 1.2上の電極 3.4を被覆し低融点がラスしてなる誘電体層 5.6上に、スペーサ形成用の低融点がラスペーストを用いてスクリーン印刷によりで放射がラス層を堕着した際に、該低融点がラス層を墜着した際に、該低融点がラス層を対しない。 規定の寸法形状の低融点がラス層からなる厚膜スペーサ 7.8を精度よく形成することが容易でないという欠点があった。

-138-

# (問題点を解決するための手段)

本発明は上記目的を達成するため、第1図に示するため、第1図に示するため、第1図に示するため、第1図に示するため、第1図に示するにない。 各域では一次の 10 をできる 10 をできる

次に乾燥後の披第一層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21a, 22a上に、前紀第1スクリーン印刷マスクと同様の線状パターンを有し、かつ墜着するスペーサ形成用低融点ガラス層にダレが生じない範囲で出来るだけ厚く形成し得る、例えばメッシュ数が大きく、マスクを構成するステンシル膜の膜厚が厚い第2スクリーン印刷マスクを用い

たスクリーン印刷により、膜厚が比較的厚い第二 層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21b,22b を 蟄着形成する。

以下、乾燥後の該第二層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21b、22b上に、前記第2スクリーン印刷マスクを用いたスクリーン印刷により同様に第三層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21c,22cを密着形成し、引続き乾燥後、焼成処理を行って、規定の寸法形状の低融点ガラス層からなる厚膜スペーサを積層状に形成する。

#### (作用)

このように本発明のスペーサ形成方法はは、少なくとも2種類のメッシュ数及びマスクを構成するステンシル腰の設厚の異なるスクリーン印刷のよりパークを用いて、当初のスクリーン印刷目のスペーサン幅構度の良好な験厚の薄い第一層目がよっ、での上面に少なくとも1回以上の整着问数に分って 比較的関厚の厚いスペーサ形成用低融点ガラス層

7

21b. 22b及び21c、22cを積層して厚膜スペーサを形成しているため、該厚いスペーサ形成用低融点ガラス層21b、22b及び21c、22c等の塗着時にダレが生じることなく、線状パターン幅が 100μm 、高さ(厚さ)が50μm と比較的高い規定寸法形状の低融点ガラス層からなる厚膜スペーサを精度よく、かつ容易に形成することができる。

#### (実施例)

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。

第1図は本発明に係るガス放電パネルのスペーサ形成方法の一実施例を説明するための要部断面図である。

図示のように、例えば各パネル用基板 1. 2 上にそれぞれ配設された複数の電極 3. 4 を被雇してなる誘電体層 5. 6 上に、先ず、核各誘電体層 5. 6 で被覆された複数の電極 3. 4 と直交する方向で、それぞれ両電極 3. 4 の対向間隙を避けた平行な線状パターンを有し、かつ形成すべき厚

8

更に、その乾燥後の第二層目のスペーサ形成用

-139--

9

低融点ガラス層21b. 22b上に、前記第2スクリーン印刷マスクを用いたスクリーン印刷により同様に第三層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21c. 22c を堕着形成し、引続き乾燥後、焼成処理を行って、規定の寸法形状の低融点ガラス層からなる厚膜スペーサ21, 22を積層状に形成する。

このような形成方法では、厚膜スペーサ21、22のパターン幅の精度は、第一層目のスペーサ形成用低融点ガラス層21a、22aにより定まり、その上面に少なくとも1回以上の密著回数に分けて、ダレが生じない範囲で出来るだけ膜厚の厚いスペーサ形成用低融点ガラス層、例えば21b、22b及び21c、22cを順次、積層形成することにより、線状パターン幅が100μα、高さ(厚さ)が50μαと比較的高い規定寸法形状の低融点ガラス層からなる厚膜スペーサ21、22を精度よく、かつ容易に形成することが可能となる。

従って、このようにして厚膜スペーサ21,22が 形成された一対のパネル基板を第2図に示すよう に、その各厚膜スペーサ21,22同士を対向させた 状態で組み立てることにより、この両厚膜スペーサ21、22の交差衝合によってガス放電空間を所定寸法の間隙に精度良く規定することができる。

尚、以上の実施例では複数の電極を被雇してなる誘電体層上に、該誘電体層で被雇された複数の電極と直交する方向で、それぞれ対向電間と立てなな状パターンで厚膜スペーサを形成する場合ののではなく、例えば前記誘電体層で被雇された複数の電間を登出した。該誘電体層でで被雇された複数の電間を登出した相対する位置で、それぞれ対向電間除を避けた平行な線状パターンで厚膜スペーサを形成するようにしてもよく、同様の効果が得られる。

また、上記実施例では対となる両方の基板の各 誘電体層上に厚膜スペーサを形成し、この双方の 厚膜スペーサによりガス放電空間の間隙を規定す る場合の例について説明したが、この例に限らず、 例えば対となる基板の内の一方の基板の誘電体層 上のみにガス放電空間の間隙を規定する高い厚膜 スペーサを形成することも勿論可能であり、同様

1 1

の効果が得られる。

#### (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明に係る ガス放電パネルのスペーサ形成方法によれば、ガ ス放電空間の間除寸法を規定する厚膜スペーサを、 0.3 mm ピッチ程度で、線状パターンの幅精度が 良く、しかも 100 μm 程度の比較的高い(厚い) 規定寸法形状に容易に形成することが可能となる 優れた利点を有する。

従って本実施例で説明したタイプのガス放電パネルに限らず、比較的高い(厚い)寸法形状の厚 膜スペーサを必要とする各種ガス放電パネル、更 には平板状液晶表示パネル等に適用して極めて有 利である。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るガス放電パネルのスペーサ形成方法の一実施例を説明するための要部断面図、

1 2

第2図は本発明による厚膜スペーサを用いたパ ネル構成を示す要部断面関、

第3図は従来のガス放電パネルのスペーサ形成 方法を説明するための要部断面図、

第4図は従来のガス放電パネルのスペーサの介 在構成を示す関部断面図である。

### 第1図及び第2図において、

1, 2 は基板、3, 4 は複数の電極、5, 6 は誘電体層、21, 22は厚膜スペーサ、21a, 22aは第一層目のスペーサ形成用低融点ガラス層、21b, 22bは第二層目のスペーサ形成用低融点ガラス層、21c, 22cは第三層目のスペーサ形成用低融点ガラス層をそれぞれ示す。

代理人 弁理士 井 桁 貞



<del>---140---</del>







